



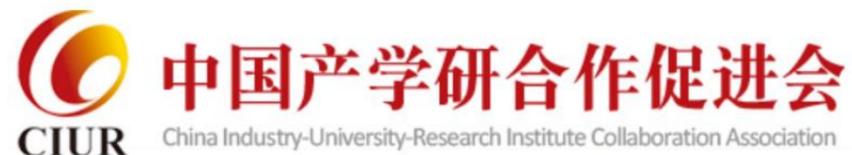
华中科技大学 温州先进制造技术研究院
WZ AMI OF HUST

会务手册

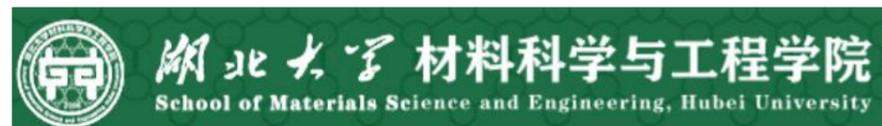
会务组
二〇二一年七月

主办/承办/协办单位

主办单位



承办单位



协办单位

温州市微波通信材料与器件重点实验室(筹)
电子信息功能材料教育部重点实验室 (B类)



中国仪表功能材料学会
电子元器件关键材料与技术专业委员会

2021 年全国微波介质材料与通信元 器件企业调研暨产学研用论坛

2021 年 7 月 24 日 – 26 日

华中科技大学温州先进制造技术研究院

垂询电话：**13886084964**

联系人：雷文 先生

会议通知

微波介质材料与通信元器件是 5G 通信技术的基础，是实现高精度定位导航、高速通信和万物互联的重要保障。目前许多高端材料和器件还依赖进口、关键技术面临“卡脖子”问题，该领域后备人才匮乏，科研成果转化过程不够顺畅，因此，本次微波介质材料与通信元器件企业调研暨产学研论坛活动旨在为上述问题提供解决方案。

该活动是中国仪器仪表学会电子元器件关键材料与技术专业委员会组织的一次全国性活动，重点考察本领域知名企业和研究院。通过学术界和企业界人士深入探讨交流，找出后备人才培养、研究方向选择、关键技术攻关、科研成果转化和大规模企业化生产过程中面临的困难及可能的解决措施。最终通过本次活动来促进微波介质材料与通信元器件产业链各环节之间的有机衔接，为联合攻关和协同创新搭建“桥梁”，并形成可行的合作机制。

四、注意事项

会议费用

注册费 1300 元/人。参会人员交通和食宿费用自理。可提前对公转账，也可现场刷公务卡，并开具会议注册费发票。

转账信息：

单位名称：华中科技大学温州先进制造技术研究院

信用代码：123303007696162777

注册地址：温州市瓯海区茶山街道朝阳新街 225 号

联系电话：0577-88338315

开户银行：温州银行黎中支行

开户账号：751000120190007772

其它事项

本次调研与交流活动严格按新冠疫情防控要求佩戴口罩、检测体温、保持社交距离。

一、组织结构

主办单位

中国仪器仪表学会电子元器件关键材料与技术专业
委员会

中国电子材料与元器件产学研协同创新平台

承办单位

华中科技大学温州先进制造技术研究院

湖北大学材料科学与工程学院

协办单位

温州市微波通信材料与器件重点实验室(筹)
电子信息功能材料教育部重点实验室 (B 类)

会议负责人

雷文、尚勋忠

会议顾问

石锋、吕文中、杨威、苏天德

组织委员会

宋小强、姚素兵、熊英、张国鹏、李天坤

总协调人

杜博士 15927351559

二、会议日程

7月24日上午

温州德信君亭酒店报道

7月24日中午 12:30~14:30

温州德信君亭酒店自助餐、午休

7月24日下午 14:30~18:00

华中科技大学温州研究院二楼会议室学术报告

7月24日晚上 18:00~19:00

“华中苑”酒店自助餐

7月25日上午

10:00~14:00 现场考察

7月25日下午 14:00~18:00

人才培养、技术攻关与科研成果转化讨论及总结

7月25日晚上 18:00~19:00

温州德信君亭酒店自助餐

7月26日

下午返程

三、报告安排

报告人	单位	题目
吕文中	华中科技大学 温州研究院	微波介质材料与应用场景分析
朱建华	深圳振华富电 子有限公司	LTCC 集成器件关键材料自主可控 与难点分析
刘志甫	中科院上海硅 酸盐研究所	基于机器学习的微波介质材料设 计及高通量实验研究
宋开新	杭州电子科技 大学	低 K 微波介质陶瓷与天线应用
鲁先龙	中电 38 所	应用于新型相控阵天线系统的陶 瓷介质材料需求探索